

DLP472TP 0.47 4K UHD デジタルマイクロミラー デバイス

1 特長

- 対角 0.47 インチのマイクロミラー アレイ
 - ディスプレイ解像度: 4K UHD (3840 × 2160)
 - 5.4 μ m のマイクロミラー ピッチ
 - マイクロミラー傾斜角: $\pm 17^\circ$ (平面に対して)
 - 下部光源
- SubLVDS 入力データバス
- 4K UHD、60Hz (60fps) の動画をサポート
- 1080p、最大 240Hz をサポート
- DLPC8445 ディスプレイコントローラ、DLPA3085 パワー マネージメント IC (PMIC) および LED ドライバにより、LED の動作をサポート

2 アプリケーション

- モバイル スマート TV
- モバイル プロジェクタ
- デジタル サイネージ

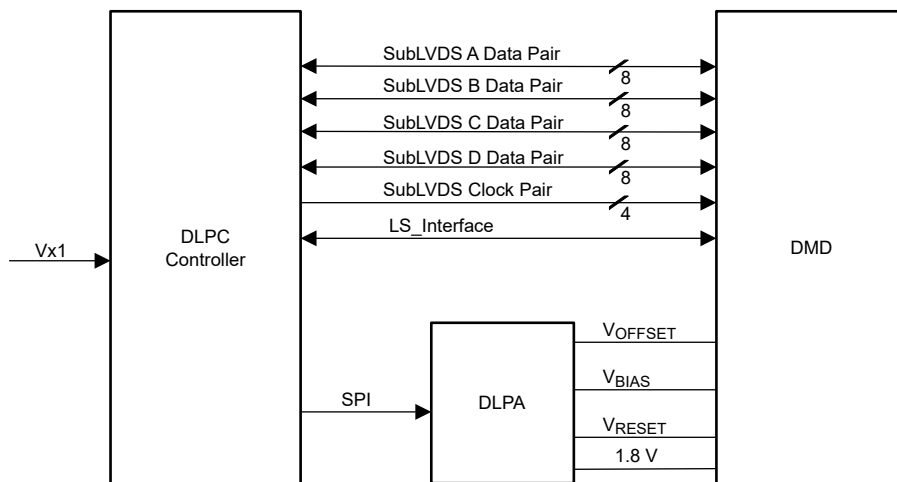
3 概要

DLP472TP デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、デジタル制御型の MEMS (micro-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) で、色鮮やかな 4K UHD ディスプレイシステムを実現します。テキサス・インスツルメンツの DLP® 製品である 0.47 インチ 4K UHD チップセットは、DLP472TP DMD、DLPC8445 ディスプレイコントローラ、DLPA3085 PMIC および LED ドライバで構成されています。このコンパクトなチップセットは、小型の 4K UHD ディスプレイを実現する完全なシステム ソリューションを提供します。

製品情報

部品番号	パッケージ ⁽¹⁾	パッケージ サイズ
DLP472TP	FQY (166)	24.50mm × 11.00mm

(1) 利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。



アプリケーション概略図



4 Device and Documentation Support

4.1 サード・パーティ製品に関する免責事項

サード・パーティ製品またはサービスに関するテキサス・インスツルメンツの出版物は、単独またはテキサス・インスツルメンツの製品、サービスと一緒に提供される場合に関係なく、サード・パーティ製品またはサービスの適合性に関する是認、サード・パーティ製品またはサービスの是認の表明を意味するものではありません。

4.2 Device Support

4.2.1 Device Nomenclature

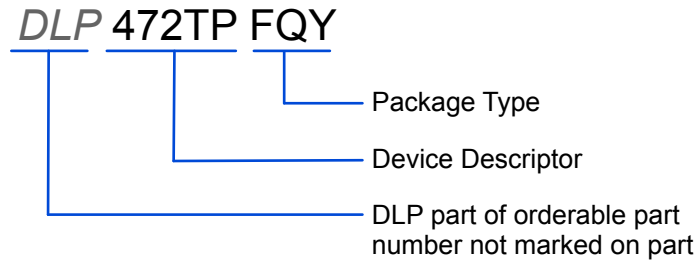


図 4-1. Part Number Description

4.2.2 Device Markings

The device marking includes both human-readable information and a 2-dimensional matrix code. The human-readable information is described in 図 4-2 and includes the legible character string GHJJJK 472TPFQY. GHJJJK is the lot trace code and 472TPFQY is the device marking.

Example: GHJJJK DLP472TPFQY

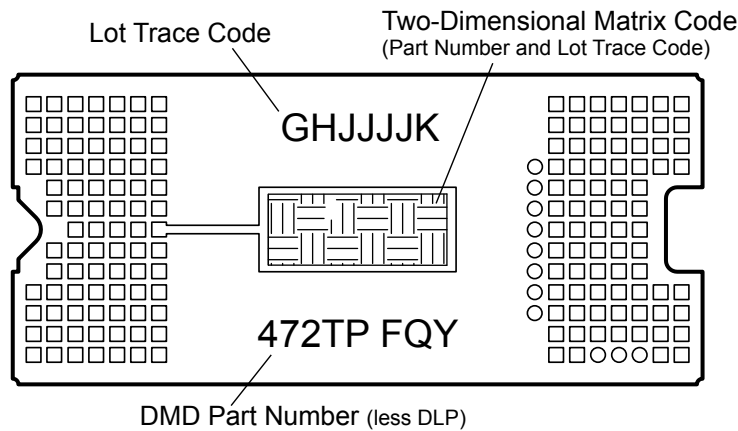


図 4-2. DMD Marking Locations

4.3 Documentation Support

4.3.1 Related Documentation

The following documents contain additional information related to the chipset components used with the DMD.

- [DLPC8445 High Resolution Controller Data Sheet](#)
- [DLPA3085 PMIC and High-Current LED Driver IC Data Sheet](#)

4.4 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

4.5 Trademarks

DLP® is a registered trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

4.6 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

4.7 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#)

この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

5 Revision History

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

DATE	REVISION	NOTES
May 2024	*	Initial Release

6 Mechanical, Packaging, and Orderable Information

The following pages include mechanical, packaging, and orderable information. This information is the most current data available for the designated devices. This data is subject to change without notice and revision of this document. For browser-based versions of this data sheet, refer to the left-hand navigation.

ADVANCE INFORMATION

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
DLP472TPFQY	Active	Production	CLGA (FQY) 174	80 JEDEC TRAY (5+1)	In-Work	NIAU	N/A for Pkg Type	0 to 70	
DLP472TPFQY.B	Active	Production	CLGA (FQY) 174	80 JEDEC TRAY (5+1)	In-Work	NIAU	N/A for Pkg Type	0 to 70	

(1) **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

(2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

(3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

(4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

(5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

(6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

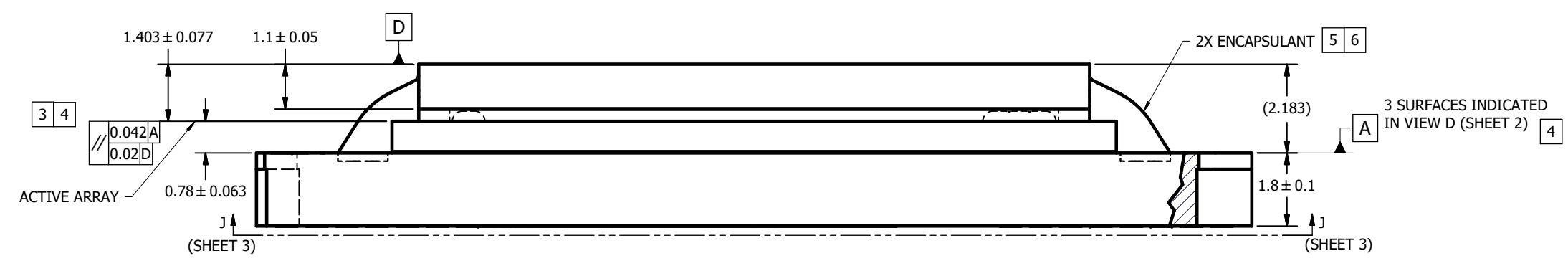
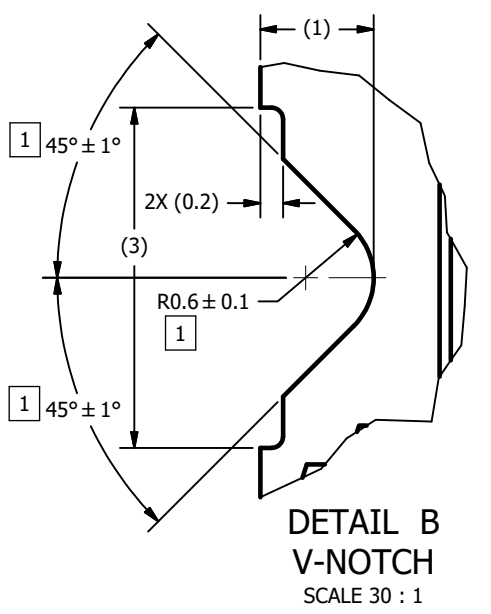
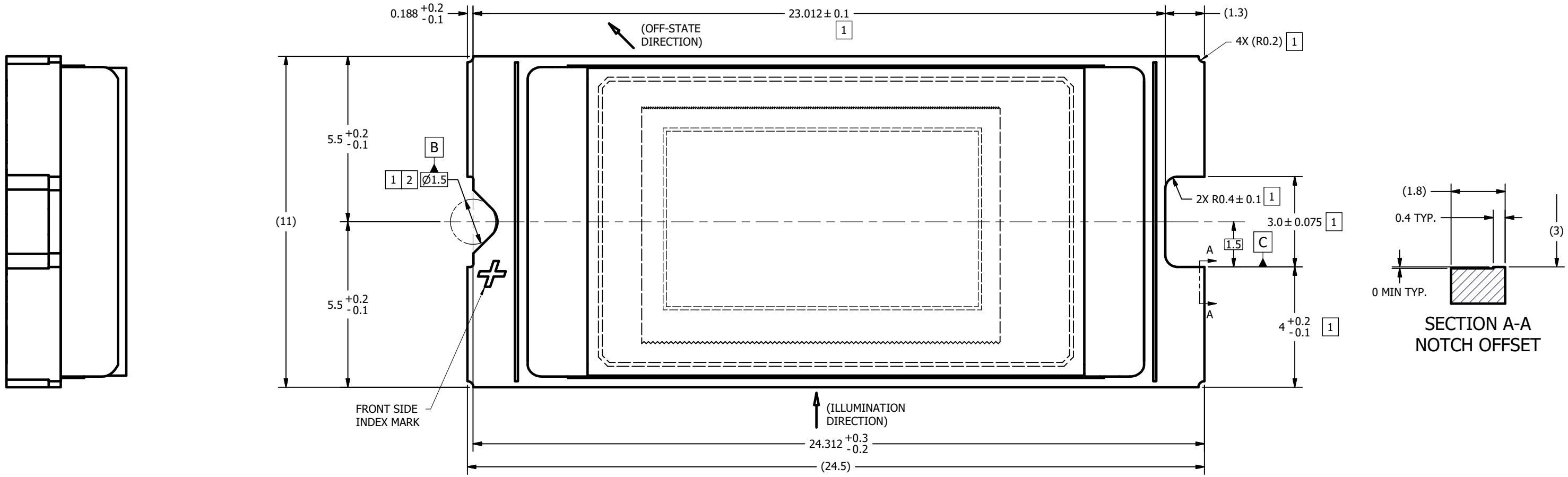
In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

© COPYRIGHT 2022 TEXAS INSTRUMENTS
UN-PUBLISHED. ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS		DATE	BY
REV	DESCRIPTION		
A	ECO 2202674: INITIAL RELEASE	12/22/22	HG

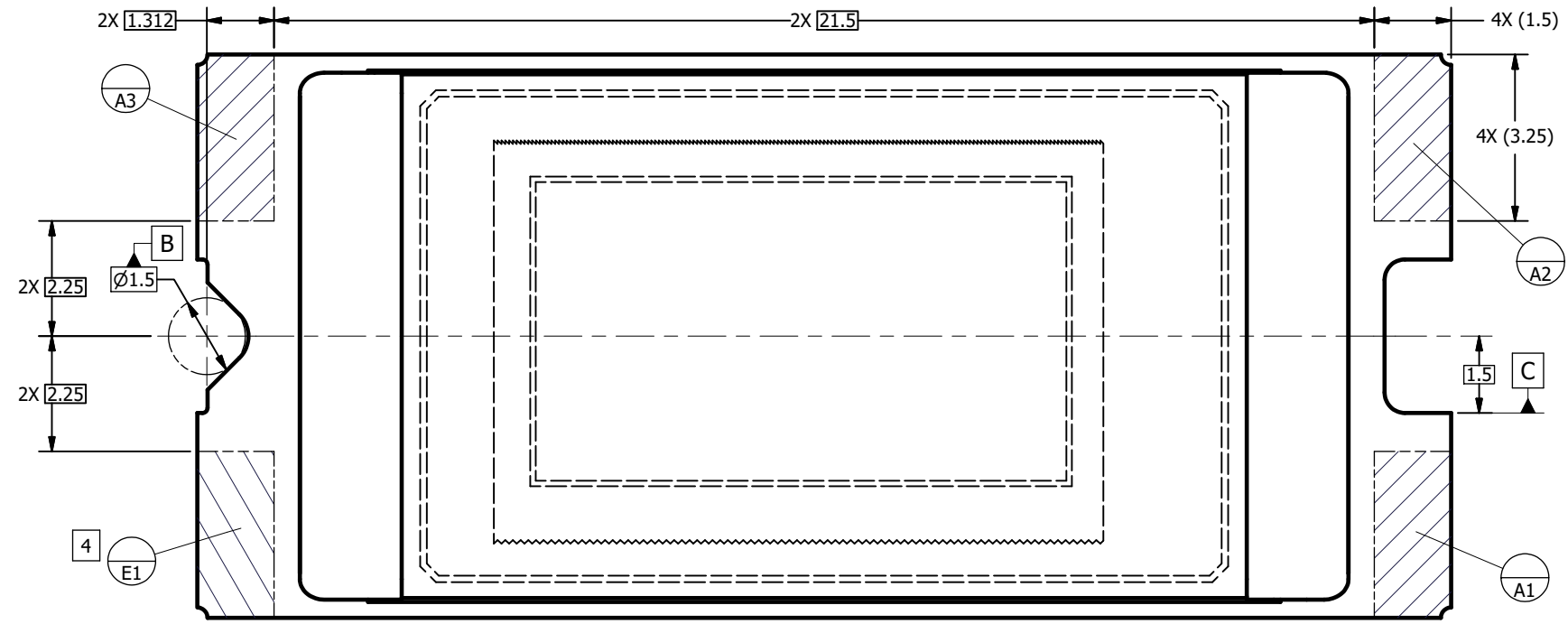
NOTES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

- 1 NOTCH DIMENSIONS ARE DEFINED BY UPPERMOST LAYERS OF CERAMIC, AS SHOWN IN SECTION A-A.
- 2 SEE DETAIL B FOR "V-NOTCH" DIMENSIONS.
- 3 DIE PARALLELISM TOLERANCE APPLIES TO DMD ACTIVE ARRAY ONLY.
- 4 WHILE ONLY THE THREE DATUM A TARGET AREAS A1, A2, AND A3 ARE USED FOR MEASUREMENT, ALL 4 CORNERS SHOULD BE CONTACTED, INCLUDING E1, TO SUPPORT MECHANICAL LOADS.
- 5 ENCAPSULANT TO BE CONTAINED WITHIN DIMENSIONS SHOWN IN VIEW D (SHEET 2). NO ENCAPSULANT IS ALLOWED ON TOP OF THE WINDOW.
- 6 ENCAPSULANT NOT TO EXCEED THE HEIGHT OF THE WINDOW.
- 7 ROTATION ANGLE OF DMD ACTIVE ARRAY IS A REFINEMENT OF THE LOCATION TOLERANCE AND HAS A MAXIMUM ALLOWED VALUE OF 0.6 DEGREES.
- 8 BOUNDARY MIRRORS SURROUNDING THE DMD ACTIVE ARRAY.

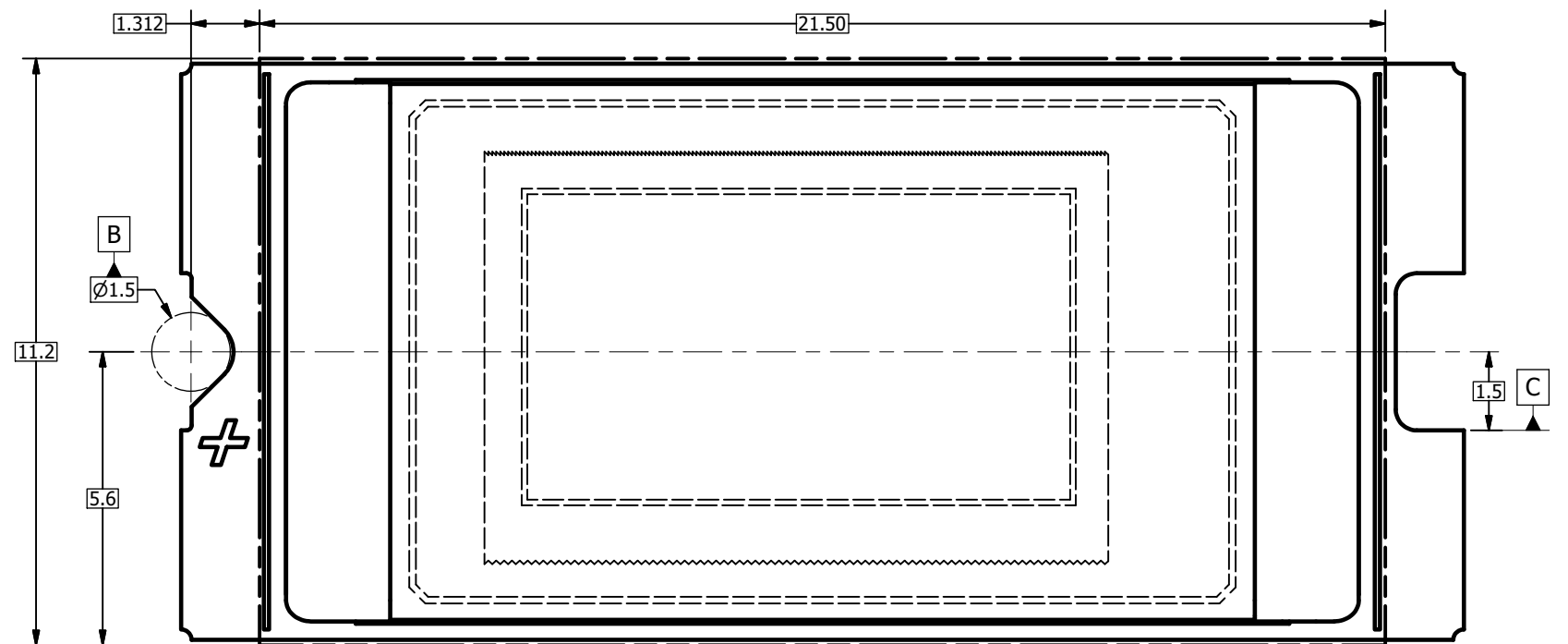


DETAIL B
V-NOTCH
SCALE 30 : 1

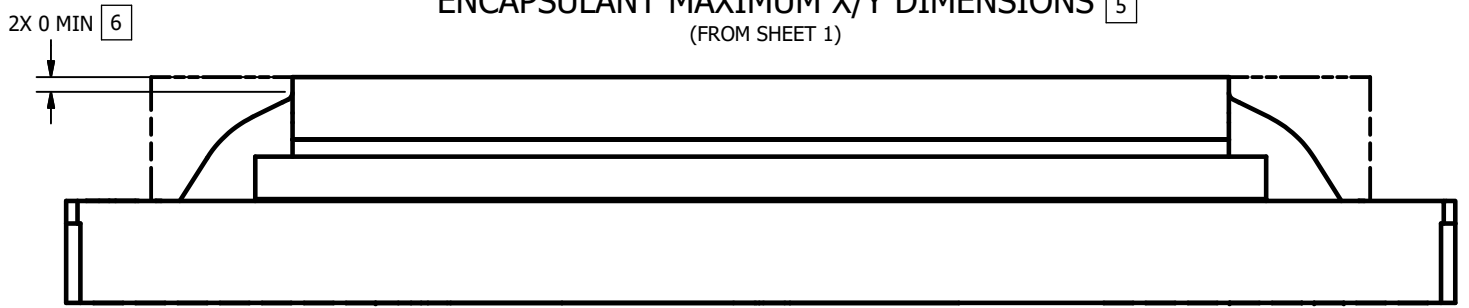
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ● DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS ● TOLERANCES: ANGLES ± 1° 2 PLACE DECIMALS ± 0.25 1 PLACE DECIMALS ± 0.50 ● DIMENSIONAL LIMITS APPLY BEFORE PROCEEDING ● INTERPRET DIMENSIONS IN ACCORDANCE WITH ASME Y14.5M-1994 ● REMOVE ALL BURRS AND SHARP EDGES ● PARENTHETICAL INFORMATION FOR REFERENCE ONLY	DRAWN H. GAGLIARDI 12/22/2023	DATE 12/22/2022	TEXAS INSTRUMENTS Dallas, Texas	TITLE ICD, MECHANICAL, DMD, .47 4K PKT-LVDS3 SERIES 321, (FQY PACKAGE)
	ENGINEER H. GAGLIARDI 12/27/2022			
THIRD ANGLE PROJECTION	CM B. HASKETT 12/22/2022	APPROVED J. MCKINLEY 12/22/2022	SIZE D	DWG NO. 2518523
APPLICATION NEXT ASSY USED ON 0314DA	APPROVED M. GARCIA 1/3/2023	SCALE 15:1	SHEET 1 OF 3	REV A



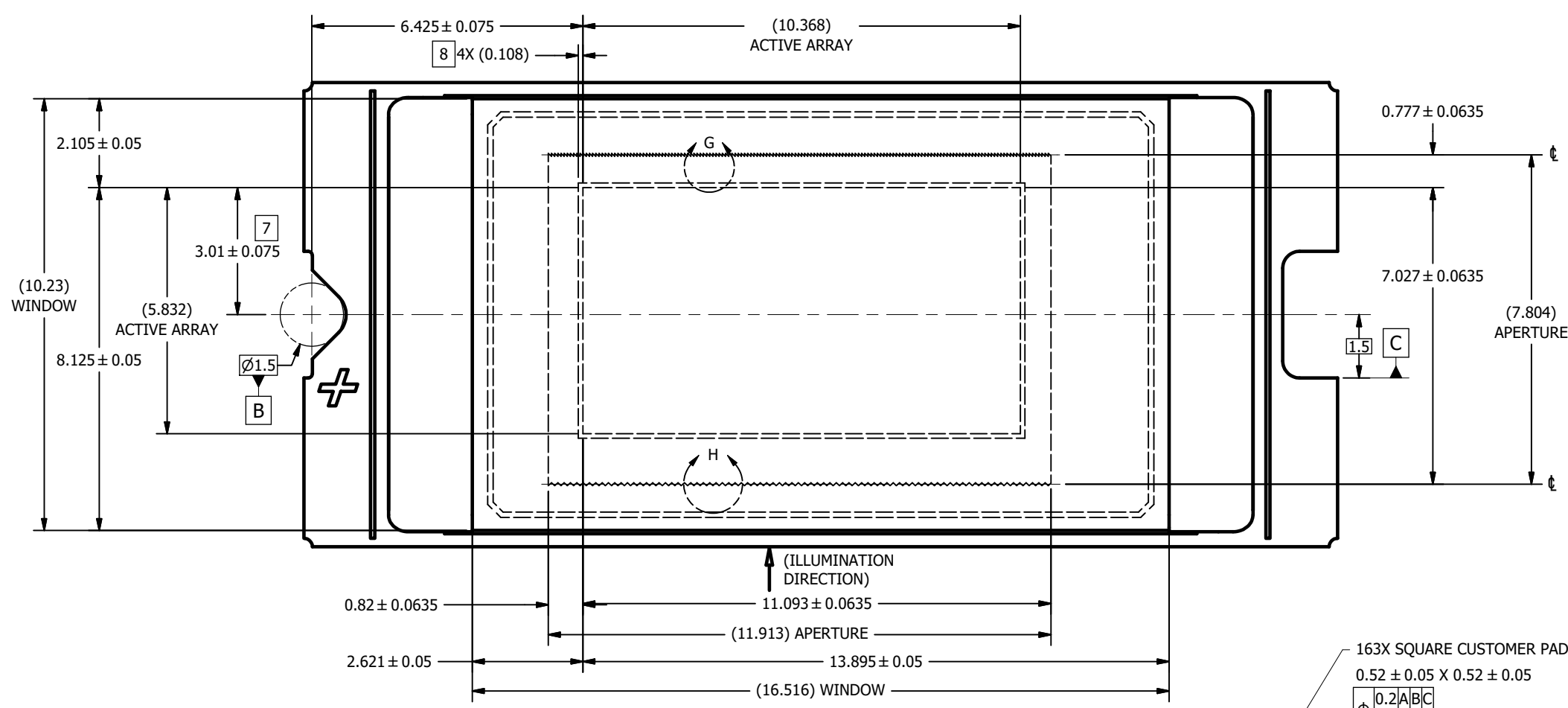
VIEW C
DATUMS A AND E
(SUBSTRATE METALLIZATION OMITTED FOR CLARITY)
(FROM SHEET 1)



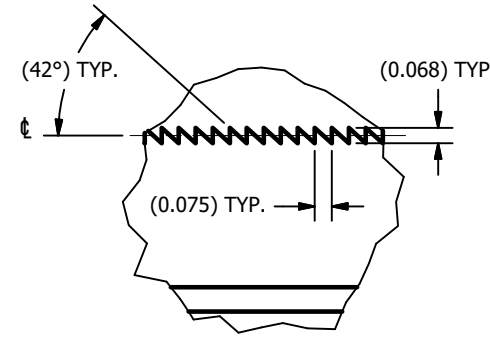
VIEW D
ENCAPSULANT MAXIMUM X/Y DIMENSIONS 5
(FROM SHEET 1)



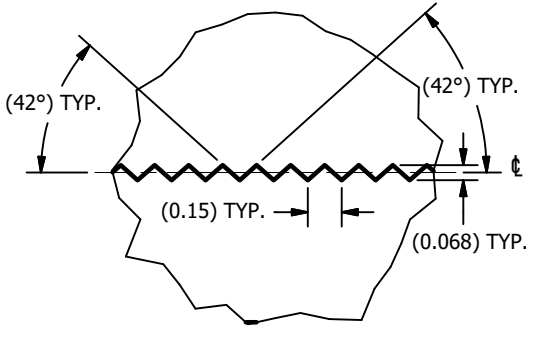
VIEW E
ENCAPSULANT MAXIMUM HEIGHT



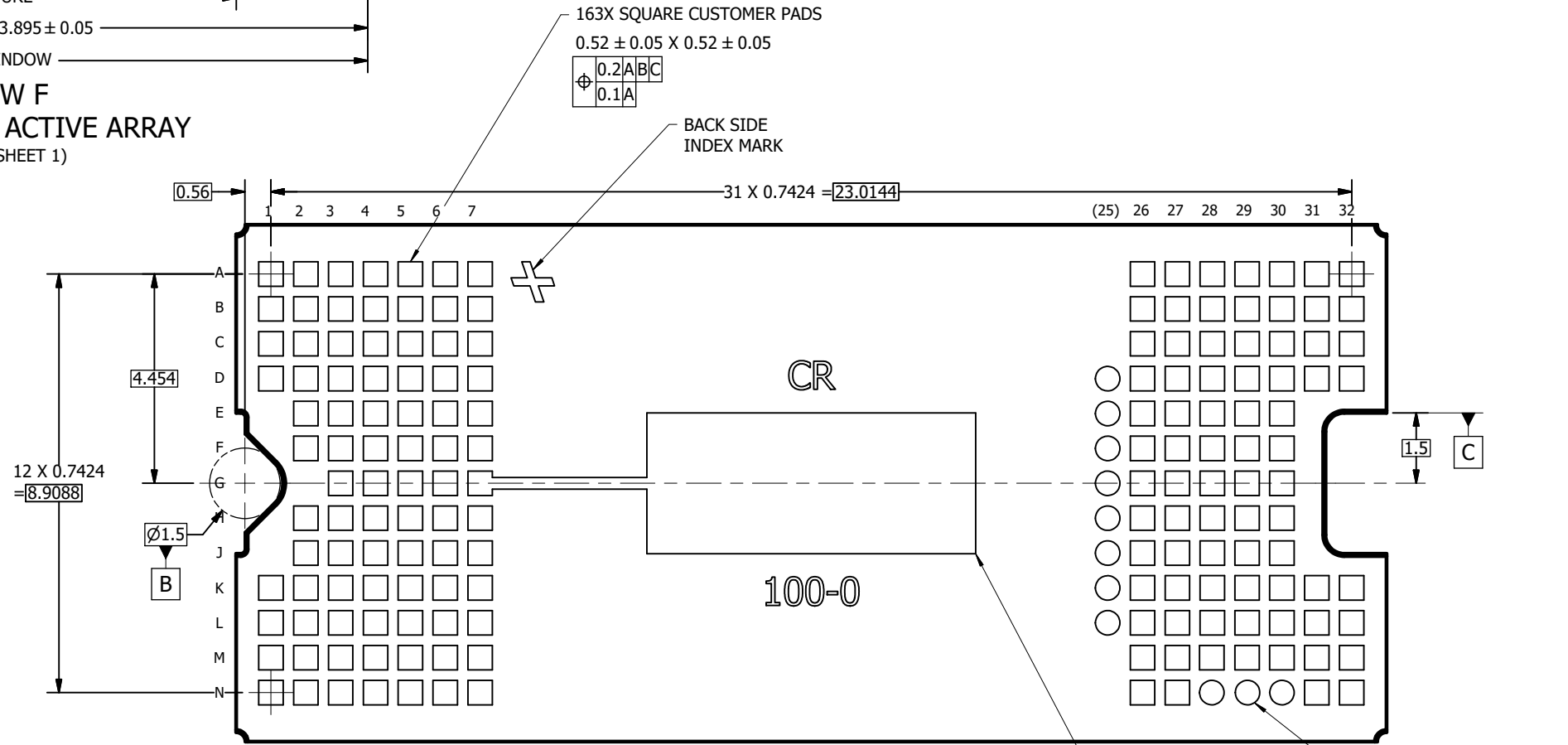
VIEW F
WINDOW AND ACTIVE ARRAY
(FROM SHEET 1)



DETAIL G
APERTURE TOP EDGE
SCALE 60 : 1



DETAIL H
APERTURE BOTTOM EDGE
SCALE 60 : 1



VIEW J-J
BACK SIDE METALLIZATION
(FROM SHEET 1)

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月